

安集微电子科技(上海)股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
一、本期限制性股票授予日为2021年3月30日
二、本期限制性股票授予数量为8,022万股，约占目前公司股本总额5,310,838万股的0.15%

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
(一)2020年4月2日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》...

二、董事会关于符合授予条件的说明、独立董事及监事会发表的审核意见
(一)董事会关于符合授予条件的说明
1. 董事会对本次授予条件是否满足的条件进行了逐项核查...

三、激励对象名单及授予数量
(一)本次授予限制性股票激励对象名单及授予数量
1. 激励对象名单
2. 授予数量

四、限制性股票授予价格的确定
(一)授予价格的确定
1. 授予价格的确定方法
2. 授予价格的合理性说明

五、本次授予限制性股票激励计划的实施安排
(一)本次授予限制性股票激励计划的实施安排
1. 授予日期
2. 授予程序

六、本次授予限制性股票激励计划的会计处理
(一)本次授予限制性股票激励计划的会计处理
1. 会计处理原则
2. 会计处理方法

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 民族, 国籍, 身份证号, 身份证号, 身份证号, 身份证号, 身份证号. Lists names and IDs of key personnel.

七、本次授予限制性股票激励计划的实施安排
(一)本次授予限制性股票激励计划的实施安排
1. 授予日期
2. 授予程序

八、本次授予限制性股票激励计划的会计处理
(一)本次授予限制性股票激励计划的会计处理
1. 会计处理原则
2. 会计处理方法

九、本次授予限制性股票激励计划的实施安排
(一)本次授予限制性股票激励计划的实施安排
1. 授予日期
2. 授予程序

安集微电子科技(上海)股份有限公司2020年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露网站仔细阅读年度报告全文。

Table with 2 columns: 股票种类, 上市交易所及板块. Lists stock types and exchange information.

二、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据
1. 营业收入
2. 净利润

三、主要业务和经营情况
(一)主要业务
1. 集成电路
2. 封装材料

四、主要风险和对策
(一)主要风险
1. 技术风险
2. 市场风险

五、公司治理
(一)公司治理
1. 股东大会
2. 董事会

六、社会责任
(一)社会责任
1. 环境保护
2. 员工权益

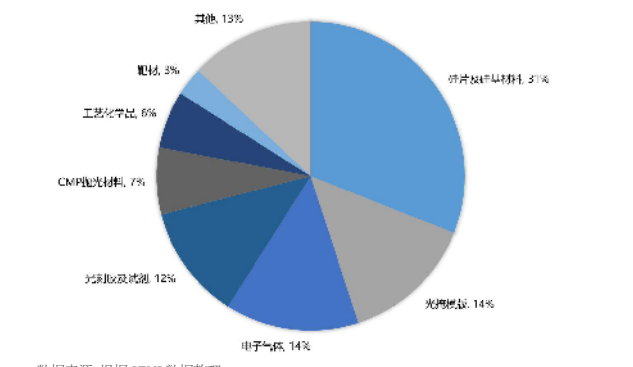
七、未来展望
(一)未来展望
1. 发展战略
2. 发展目标

Table with 2 columns: 年份, 指标. Shows financial and operational metrics from 2016 to 2022.

八、未来展望
(一)未来展望
1. 发展战略
2. 发展目标

九、未来展望
(一)未来展望
1. 发展战略
2. 发展目标

一是要由集成电路和传感器市场规模增长;2021年，全球半导体市场规模增长10.9%，达到4,880亿美元。集成电路、分立器件、电子元件和传感器等半导体产品类别均将有所增长。



二是全球半导体材料行业正在经历新一轮的洗牌和整合。随着全球半导体行业向先进制程迈进，对材料的要求越来越高，行业集中度将进一步提升。

三是全球半导体材料行业正在经历新一轮的洗牌和整合。随着全球半导体行业向先进制程迈进，对材料的要求越来越高，行业集中度将进一步提升。

四是全球半导体材料行业正在经历新一轮的洗牌和整合。随着全球半导体行业向先进制程迈进，对材料的要求越来越高，行业集中度将进一步提升。



五是全球半导体材料行业正在经历新一轮的洗牌和整合。随着全球半导体行业向先进制程迈进，对材料的要求越来越高，行业集中度将进一步提升。

六是全球半导体材料行业正在经历新一轮的洗牌和整合。随着全球半导体行业向先进制程迈进，对材料的要求越来越高，行业集中度将进一步提升。

七是全球半导体材料行业正在经历新一轮的洗牌和整合。随着全球半导体行业向先进制程迈进，对材料的要求越来越高，行业集中度将进一步提升。

八是全球半导体材料行业正在经历新一轮的洗牌和整合。随着全球半导体行业向先进制程迈进，对材料的要求越来越高，行业集中度将进一步提升。

九是全球半导体材料行业正在经历新一轮的洗牌和整合。随着全球半导体行业向先进制程迈进，对材料的要求越来越高，行业集中度将进一步提升。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data.

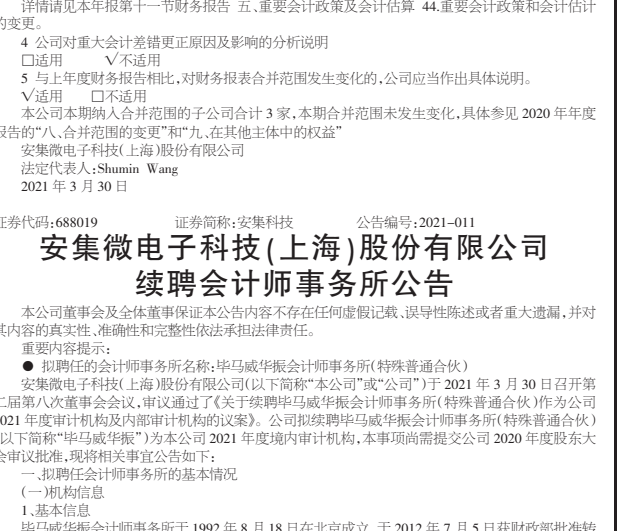
Table with 2 columns: 项目, 期末余额. Shows end-of-period balances for various items.

前十大股东持股情况
(一)前十大股东持股情况
1. 持股数量
2. 持股比例

前十大股东持股情况
(二)前十大股东持股情况
1. 持股数量
2. 持股比例

前十大股东持股情况
(三)前十大股东持股情况
1. 持股数量
2. 持股比例

前十大股东持股情况
(四)前十大股东持股情况
1. 持股数量
2. 持股比例



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股情况

4.5 公司债券情况
4.6 报告期内与会计师事务所签订的审计报告

4.7 报告期内与会计师事务所签订的审计报告
4.8 报告期内与会计师事务所签订的审计报告

4.9 报告期内与会计师事务所签订的审计报告
4.10 报告期内与会计师事务所签订的审计报告